

## 特点

- 兼容“LIN 2.x/ISO 17987-4:2016 (12V)/SAE J2602”标准;
- AEC-Q100 认证;
- 兼容 K 线;
- 内置过温保护功能 (热关断);
- 内置显性超时功能;
- 内置 30kΩ 总线上拉从机电阻;
- 总线限流保护功能;
- 电池掉电检测功能;
- 极低功耗的休眠模式与待机模式;
- 支持远程唤醒;
- 输入电平兼容 3.3V/5V 器件;
- LIN 数据传输速率高达 20kbps;
- 提供 QFN24L/DHVQFN24, 小外形, 无引脚封装。

## 产品外形示意图



提供绿色环保无铅封装

## 描述

SIT1024Q 是一款四通道本地互连网络 (LIN) 物理层收发器, 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4:2016 (12V) 和 SAE J2602 标准。主要适用于使用 1kbps 至 20kbps 传输速率的车载网络。SIT1024Q 通过 TXD<sub>x</sub> 引脚控制 LIN<sub>x</sub> 总线的状态, 可将协议控制器的发送数据流转换为具有最佳压摆率和波形整形的总线信号, 以最大程度地减少电磁辐射发射 (EME)。LIN 总线输出引脚具有内部上拉电阻, 仅当用作主机节点时, 才需将 LIN 总线端口通过一个与二极管串联的外部电阻上拉至 V<sub>BATx</sub>。SIT1024Q 通过 LIN<sub>x</sub> 引脚接收总线上的数据流, 并由接收器的输出引脚 RXD<sub>x</sub> 将数据传送到外部的微控制器。

SIT1024Q 可在 5.5V~18V 工作电压范围内, 支持 12V 应用。SIT1024Q 在休眠模式和待机模式下可实现极低的静态电流消耗, 发生故障时可快速地将功耗降至最低, 并且可通过 SLP<sub>x\_N</sub> 引脚上的消息将器件置于正常工作模式。

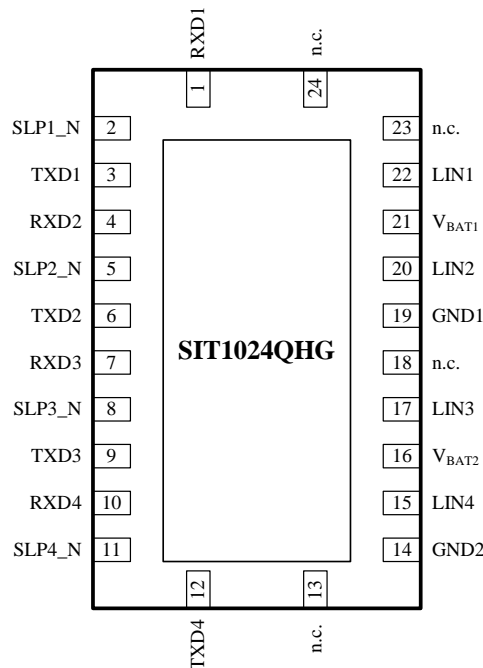
**引脚分布图**


图 1 SIT1024QHG 引脚分布图

**引脚定义**

表 1 SIT1024Q 引脚定义

引脚序号	引脚名称	引脚功能描述
1	RXD1	接收器数据输出（开漏）端口 1；发生唤醒事件后置为低电平
2	SLP1_N	使能输入端口 1，高电平使能器件进入正常模式，低电平使能器件进入休眠模式；复位 RXD1 上的唤醒请求
3	TXD1	发送器数据输入端口 1
4	RXD2	接收器数据输出（开漏）端口 2；发生唤醒事件后置为低电平
5	SLP2_N	使能输入端口 2，高电平使能器件进入正常模式，低电平使能器件进入休眠模式；复位 RXD2 上的唤醒请求
6	TXD2	发送器数据输入端口 2
7	RXD3	接收器数据输出（开漏）端口 3；发生唤醒事件后置为低电平
8	SLP3_N	使能输入端口 3，高电平使能器件进入正常模式，低电平使能器件进入休眠模式；复位 RXD3 上的唤醒请求
9	TXD3	发送器数据输入端口 3
10	RXD4	接收器数据输出（开漏）端口 4；发生唤醒事件后置为低电平。
11	SLP4_N	使能输入端口 4，高电平使能器件进入正常模式，低电平使能器件进入休眠模式；复位 RXD4 上的唤醒请求

引脚序号	引脚名称	引脚功能描述
12	TXD4	发送器数据输入端口 4
13	n.c.	无连接
14	GND2	LIN3 和 LIN4 的连接地
15	LIN4	LIN 总线输入/输出端口 4
16	V <sub>BAT2</sub>	LIN3 和 LIN4 的电池电源
17	LIN3	LIN 总线输入/输出端口 3
18	n.c.	无连接
19	GND1	LIN1 和 LIN2 的连接地
20	LIN2	LIN 总线输入/输出端口 2
21	V <sub>BAT1</sub>	LIN1 和 LIN2 的电池电源
22	LIN1	LIN 总线输入/输出端口 1
23	n.c.	无连接
24	n.c.	无连接

**极限参数**

参数	符号	测试条件	大小	单位
电源电压	V <sub>BAT</sub>	V <sub>BAT1</sub> 和 V <sub>BAT2</sub> 对地电位	-0.3 ~ +42	V
TXD 引脚电压	V <sub>TXD</sub>	TXD1 ~ TXD4	-0.3 ~ +7	V
RXD 引脚电压	V <sub>RXD</sub>	RXD1 ~ RXD4	-0.3 ~ +7	V
SLP_N 引脚电压	V <sub>SLP_N</sub>	SLP1_N ~ SLP4_N	-0.3 ~ +7	V
LIN 引脚电压	V <sub>LIN</sub>	LIN1 ~ LIN4, 对地电位	-42 ~ +42	V
结温	T <sub>j</sub>		-40 ~ +150	°C
储存温度	T <sub>stg</sub>		-55 ~ +150	°C

注：最大极限参数值指超过该值时可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的，器件连续工作在最大允许额定值下可能会影响器件可靠性，所有电压的参考点为地。

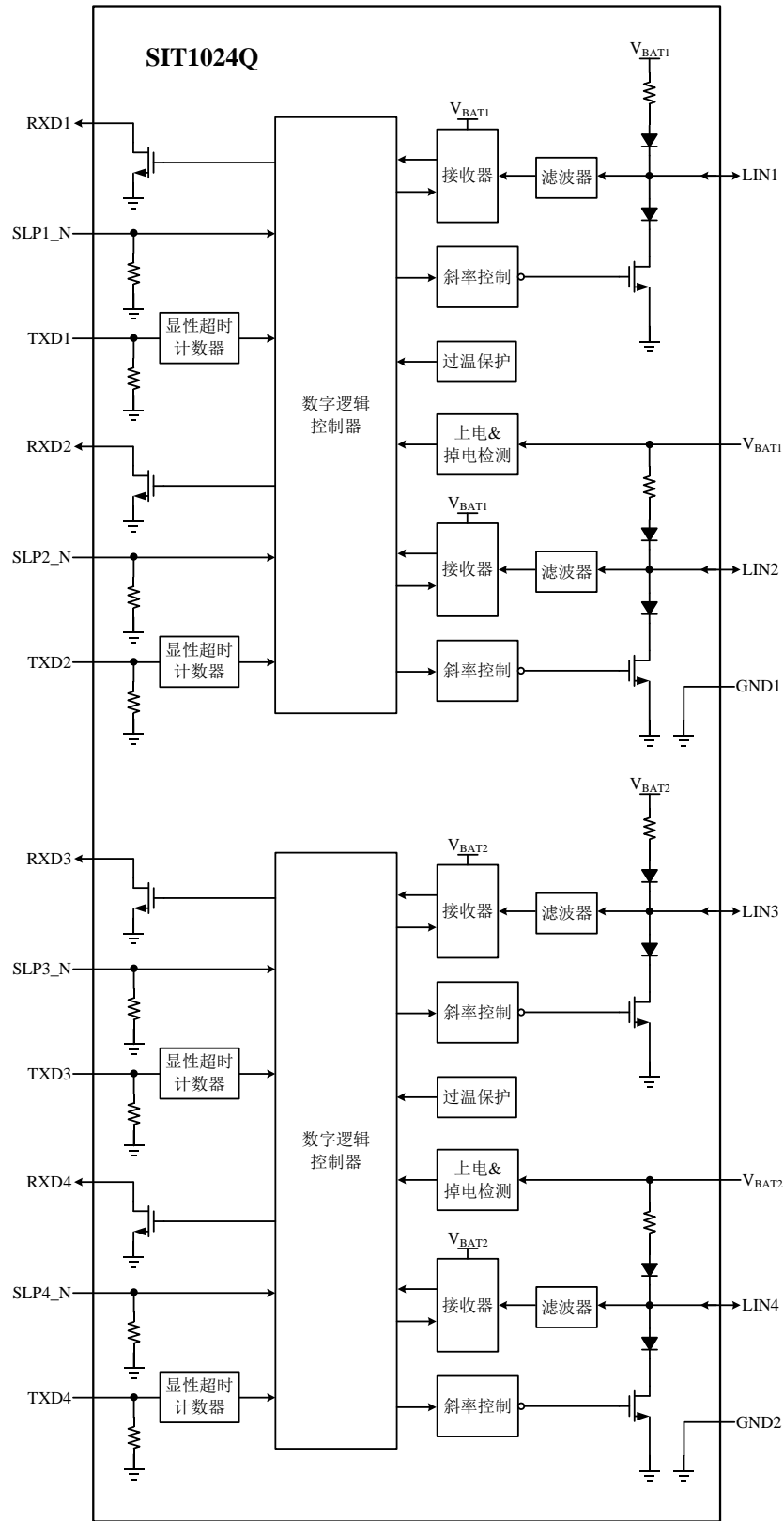
**结构框图**


图 2 SIT1024Q 结构框图

## 1 简介

SIT1024Q 是一款四通道应用于 LIN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片，可应用于车载和工业控制等领域，传输速率高达 20kbps。如图 2 所示，SIT1024Q 以 LIN1/LIN2 和 LIN3/LIN4 分为两个独立控制的双通道 LIN 收发器模块，使用  $V_{BAT1}$  和  $V_{BAT2}$  两路电源供电，分别具有独立的逻辑控制电路、上电检测电路和过温保护电路等。SIT1024Q 在发送数据输入端 (TXD<sub>x</sub>) 接收协议控制器的发送数据流，并将其转换为具有最佳压摆率和波形整形的总线信号；LIN 总线上的输入数据由 SIT1024Q 的接收器接收后，通过 RXD<sub>x</sub> 端口转换成低压的逻辑电平信号输出至外部的微控制器。此器件兼容“LIN 2.x/ISO 17987-4:2016 (12V)/SAE J2602”标准。

## 2 工作模式

如图 3 所示，SIT1024Q 主要有四种工作模式，分别为休眠模式、待机模式、正常模式和上电复位模式，各模式下的工作情况如表 2 所示。SIT1024Q 为四通道 LIN 收发器，除上电复位模式外，各通道的工作状态可独立控制，即四通道的 LIN 收发器可分别工作在不同的模式下。

### 2.1 休眠模式

在正常模式下，当 SLP<sub>x\_N</sub> 引脚出现下降沿，且 SLP<sub>x\_N</sub> 的低电平维持时间大于  $t_{gotosleep}$ ，则 SIT1024Q 相对应通道的 LIN 收发器进入休眠模式，当四通道的 LIN 收发器都进入休眠模式时 SIT1024Q 具有极低的静态功耗，但仍可通过 LIN<sub>x</sub> 引脚对相应的通道进行远程唤醒进入待机模式，或者通过拉高 SLP<sub>x\_N</sub> 引脚直接切换至正常模式进行唤醒。

为了防止由于汽车瞬态或 EMI 引起的意外唤醒事件而导致 SIT1024Q 唤醒，分别在接收器的输入端 (LIN<sub>x</sub> 引脚) 和 SLP<sub>x\_N</sub> 引脚处设计了滤波器。SIT1024Q 在休眠模式下被唤醒的必要条件为：通过 LIN<sub>x</sub> 引脚对其进行远程唤醒的时间必须大于  $t_{wake(dom)LIN}$  (总线的显性唤醒时间)；通过 SLP<sub>x\_N</sub> 引脚直接唤醒的时间必须大于  $t_{gotonorm}$ 。

### 2.2 待机模式

当 SIT1024Q 处于休眠模式时，若检测到远程唤醒事件，器件会立即自动进入待机模式，RXD<sub>x</sub> 引脚上的低电平会表示该唤醒过程，用于向微控制器发送唤醒源标志 (LIN1~LIN4)。当四通道的 LIN 收发器都处于待机模式时 SIT1024Q 具有极低的静态功耗。

若在待机模式下将 SLP<sub>x\_N</sub> 引脚置为高电平，可能会出现以下情况：

- (1) 当 SLP<sub>x\_N</sub> 引脚上的高电平维持时间超过  $t_{gotonorm}$  时，对应通道的 LIN 收发器进入正常模式；
- (2) RXD<sub>x</sub> 引脚上的唤醒请求信号被立即复位。

## 2.3 正常模式

只有在正常模式下，SIT1024Q 才能够通过 LIN 总线传输和接收数据，且四通道的 LIN 收发器的通讯功能各自独立工作。接收器在检测到 LIN 总线上的数据流后，通过 RXD<sub>x</sub> 引脚将其输出至微控制器，总线高电平代表隐性，低电平代表显性。TXD<sub>x</sub> 为驱动器的输入端口，来自协议控制器的数据流通过 TXD<sub>x</sub> 发送至 LIN<sub>x</sub> 引脚输出，并可进行波形整形以抑制电磁发射 (EME)。当 SIT1024Q 做从机节点用时，LIN<sub>x</sub> 端口通过内部从机电阻上拉至 V<sub>BATx</sub>；当 SIT1024Q 做主机节点用时，LIN<sub>x</sub> 端口需通过一个外部电阻并串联一个二极管上拉至 V<sub>BATx</sub>。

在休眠或待机模式下，只要 SLP<sub>x\_N</sub> 引脚上的高电平维持时间大于 t<sub>gotonorm</sub>，对应通道的 LIN 收发器就会进入正常模式。如果 SLP<sub>x\_N</sub> 引脚上的低电平维持时间大于 t<sub>gotosleep</sub>，则对应通道的 LIN 收发器切换到休眠模式。

## 2.4 上电复位模式

若 V<sub>BATx</sub> 上的电压小于低电平复位阈值 V<sub>th(VBATL)L</sub>，则 SIT1024Q 进入上电复位模式，禁能所有输入输出功能；当 V<sub>BATx</sub> 上的电压大于高电平复位阈值 V<sub>th(VBATL)H</sub> 后，SIT1024Q 进入休眠模式。

## 3 远程唤醒机制

LIN<sub>x</sub> 引脚上的远程唤醒：当 LIN<sub>x</sub> 引脚通过一个下降沿拉低至低电平后，下一时刻出现一个上升沿，且该上升沿与前一时刻下降沿之间的低电平维持时间大于 t<sub>wake(dom)LIN</sub>，则该过程被视为一个有效的远程唤醒（如图 3 所示）。远程唤醒后，唤醒请求事件以 RXD<sub>x</sub> 引脚上的低电平作为唤醒标志信号。

## 4 热关断

SIT1024Q 具有过温保护功能。正常模式下，当结温超过关断结温 T<sub>j(sd)</sub> 时，过温保护电路将禁用相应的双通道 LIN 收发器模块的输出驱动器 (LIN1/LIN2 或 LIN3/LIN4)；当结温降至恢复温度以下时，驱动器再次被使能。

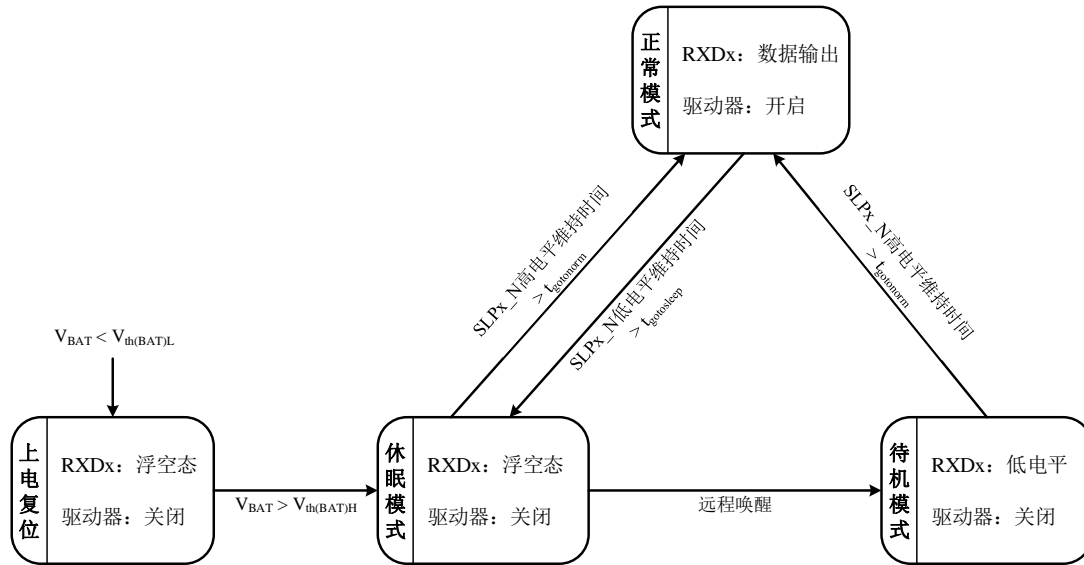
## 5 显性超时功能

如果 TXD<sub>x</sub> 引脚因硬件和（或）软件应用故障而被强制为永久低电平时，内置的 TXD<sub>x</sub> 显性超时定时器电路可防止总线线路被驱动至永久显性状态（阻塞所有网络通信）。定时器由 TXD<sub>x</sub> 引脚上的下降沿触发。如果 TXD<sub>x</sub> 引脚上的低电平维持时间超过内部定时器时间 (t<sub>to(dom)TXD</sub>)，发送器将被禁用，驱动总线进入隐性状态。定时器通过 TXD<sub>x</sub> 引脚上的上升沿复位。

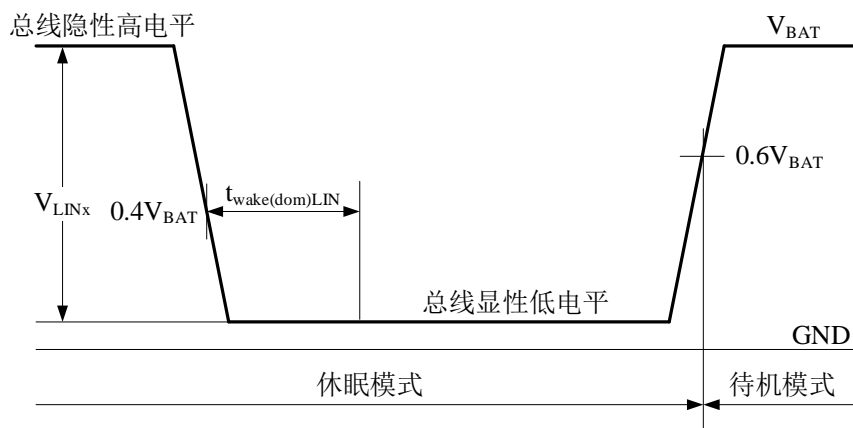
## 6 失效安全特性

- TXD<sub>x</sub> 引脚内部下拉至地，防止 TXD<sub>x</sub> 引脚出现未定义的浮空态。
- SLP<sub>x\_N</sub> 引脚内部下拉至地，当 SLP<sub>x\_N</sub> 引脚悬空时对应的 LIN 收发器将进入休眠模式。
- 掉电掉地情况对总线端口无影响，总线端口无反向电流。

- 总线驱动器输出级限流，以防止总线短路至  $V_{BATx}$  时烧毁驱动器或出现功能性影响。
- 为避免 TXD<sub>x</sub> 引脚因硬件和（或）软件应用故障而被强制为永久低电平造成的影响，切换到正常模式后，只有在检测到 TXD<sub>x</sub> 出现高电平时 LIN<sub>x</sub> 驱动器才会被使能。


**图 3 状态转换图**
**表 2 各模式下 SIT1024Q 的工作情况**

模式	SLP <sub>x</sub> _N	RXD <sub>x</sub>	驱动器 x	描述
休眠 x	低电平	浮空	关闭	无唤醒请求检测
待机 x	低电平	低电平	关闭	唤醒请求检测
正常 x	高电平	隐性：高电平 显性：低电平	开启	使能总线信号整形
上电复位	低电平	浮空	关闭	禁能所有输入输出功能


**图 4 远程唤醒时序图**

**直流特性**

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
<b>功耗</b>						
电源电压范围	$V_{BAT}$	$V_{BAT1}$ 和 $V_{BAT2}$	5.5		18	V
$V_{BAT1}$ 或 $V_{BAT2}$ 引脚上消耗的电流 (以 $V_{BAT}$ 表示 $V_{BAT1}$ 或 $V_{BAT2}$ , 下同)	$I_{BAT}$	休眠模式 (双通道); 总线隐性 (双通道); $V_{LINx}=V_{BAT}; SLPx\_N=0V$	-	5	15	$\mu A$
		休眠模式 (双通道); 总线显性 (双通道); $V_{LINx}=0V; V_{SLPx\_N}=0V$	-	800	2000	$\mu A$
		待机模式 (双通道); 总线隐性 (双通道); $V_{LINx}=V_{BAT}; SLPx\_N=0V$	-	5	15	$\mu A$
		待机模式 (双通道); 总线显性 (双通道); $V_{BAT}=12V; V_{LINx}=0V; V_{SLPx\_N}=0V$	-	800	2000	$\mu A$
		正常模式 (双通道); 总线隐性 (双通道); $V_{LINx}=V_{BAT}; V_{TXDx}=5V; V_{SLPx\_N}=5V$	-	240	800	$\mu A$
		正常模式 (双通道); 总线显性 (双通道); $V_{BAT}=12V; V_{TXDx}=0V; V_{SLPx\_N}=5V$	-	3	8	mA
<b>上电复位</b>						



参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
V <sub>BAT</sub> 低电平阈值电压	V <sub>th</sub> (V <sub>BATL</sub> )L		3.9	4.4	4.7	V
V <sub>BAT</sub> 高电平阈值电压	V <sub>th</sub> (V <sub>BATL</sub> )H		4.2	4.7	5.1	V
V <sub>BAT</sub> 迟滞电压	V <sub>hys</sub> (V <sub>BATL</sub> )		0.15	0.3	0.6	V
<b>TXD<sub>x</sub> 引脚</b>						
高电平输入电压	V <sub>IH</sub>		2	-	7	V
低电平输入电压	V <sub>IL</sub>		-0.3	-	+0.8	V
迟滞电压	V <sub>hys</sub>		50	200	400	mV
TXD <sub>x</sub> 的下拉电阻	R <sub>PD</sub> (TXD <sub>x</sub> )	V <sub>TXD<sub>x</sub></sub> =5V	50	125	400	kΩ
低电平输入电流	I <sub>IL</sub>	V <sub>TXD<sub>x</sub></sub> =0V	-5	-	5	μA
<b>SLP<sub>x</sub>_N 引脚</b>						
高电平输入电压	V <sub>IH</sub>		2	-	7	V
低电平输入电压	V <sub>IL</sub>		-0.3	-	0.8	V
迟滞电压	V <sub>hys</sub>		50	200	400	mV
SLP <sub>x</sub> _N 的下拉电阻	R <sub>PD</sub> (SLP <sub>x</sub> _N)	V <sub>SLP<sub>x</sub>_N</sub> =5V	100	250	650	kΩ
低电平输入电流	I <sub>IL</sub>	V <sub>SLP<sub>x</sub>_N</sub> =0V	-5	-	5	μA
<b>RXD<sub>x</sub> 引脚</b>						
低电平输出电流	I <sub>OL</sub>	正常模式; V <sub>RXD<sub>x</sub></sub> =0.4V; V <sub>LIN<sub>x</sub></sub> =0V	1.5	-	-	mA
高电平泄露电流	I <sub>LH</sub>	正常模式; V <sub>RXD<sub>x</sub></sub> =5V; V <sub>LIN<sub>x</sub></sub> =V <sub>BAT</sub>	-5	-	5	μA
<b>LIN<sub>x</sub> 引脚</b>						
驱动器显性状态的 限制电流	I <sub>BUS_LIM</sub>	V <sub>TXD<sub>x</sub></sub> =0V; V <sub>LIN<sub>x</sub></sub> =V <sub>BAT</sub> =18V	40	-	100	mA
接收器隐性输入 漏电流	I <sub>BUS_PAS_rec</sub>	V <sub>TXD<sub>x</sub></sub> =5V; V <sub>LIN<sub>x</sub></sub> =18V; V <sub>BAT</sub> =5.5V	-	-	10	μA
接收器显性输入 漏电流	I <sub>BUS_PAS_dom</sub>	正常模式; V <sub>TXD<sub>x</sub></sub> =5V; V <sub>LIN<sub>x</sub></sub> =0V; V <sub>BAT</sub> =12V	-600	-	-	μA
对地漏电流	I <sub>L(log)</sub>	V <sub>BAT</sub> =18V; V <sub>LIN<sub>x</sub></sub> =0V	-1000	-	10	μA
对电源漏电流	I <sub>L(lob)</sub>	V <sub>BAT</sub> =0V; V <sub>LIN<sub>x</sub></sub> =18V	-	-	10	μA

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
接收器显性翻转阈值电压	$V_{th(dom)RX}$		-	-	$0.4V_{BAT}$	V
接收器隐性翻转阈值电压	$V_{th(rec)RX}$		$0.6V_{BAT}$	-	-	V
接收器中心翻转阈值电压	$V_{th(RX)cntr}$	$V_{th(RX)cntr} = (V_{th(rec)RX} + V_{th(dom)RX})/2$	$0.475V_{BAT}$	$0.5V_{BAT}$	$0.525V_{BAT}$	V
接收器迟滞阈值电压	$V_{th(hys)RX}$	$V_{th(hys)RX} = V_{th(rec)RX} - V_{th(dom)RX}$	-	-	$0.175V_{BAT}$	V
从机电阻	$R_{slave}$	$V_{BAT}$ 和 LIN 之间的等效电阻; $V_{LINx}=0V$ ; $V_{BAT}=12V$ ; $V_{TXDx}=V_{SLPx\_N}=5V$	20	30	60	k $\Omega$
等效电容	$C_{LIN}^{[1]}$		-	-	30	pF
显性输出电压	$V_{o(dom)}$	正常模式; $V_{TXDx}=0V$ ; $V_{BAT}=7V$	-	-	1.4	V
		正常模式; $V_{TXDx}=0V$ ; $V_{BAT}=18V$	-	-	2.0	V
<b>热关断</b>						
关断结温	$T_{j(sd)}^{[1]}$		150	-	200	$^{\circ}C$

(如无另外说明,  $5.5V \leq V_{BAT} \leq 18V$ ,  $-40^{\circ}C \leq T_j \leq 150^{\circ}C$ , 典型值在  $V_{BAT}=12V$ ,  $T_{amb}=25^{\circ}C$  情况下。)

[1] 设计值保证, 非测试结果。

### 开关特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
<b>占空比</b>						
占空比 1	$\delta 1^{[1][2]}$	$V_{th(rec)(max)}=0.744 \times V_{BAT}$ ; $V_{th(dom)(max)}=0.581 \times V_{BAT}$ ; $t_{bit}=50\mu s$ ; $V_{BAT}=7V \sim 18V$ <a href="#">图 5</a>	0.396	-	-	
		$V_{th(rec)(max)}=0.76 \times V_{BAT}$ ; $V_{th(dom)(max)}=0.593 \times V_{BAT}$ ; $t_{bit}=50\mu s$ ; $V_{BAT}=5.5V \sim 7V$ <a href="#">图 5</a>	0.396	-	-	
占空比 2	$\delta 2^{[2][3]}$	$V_{th(rec)(min)}=0.422 \times V_{BAT}$ ; $V_{th(dom)(min)}=0.284 \times V_{BAT}$ ; $t_{bit}=50\mu s$ ; $V_{BAT}=7.6V \sim 18V$ <a href="#">图 5</a>	-	-	0.581	

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
占空比 2	$\delta 2$ [2][3]	$V_{th(rec)(min)}=0.41 \times V_{BAT}$ ; $V_{th(dom)(min)}=0.275 \times V_{BAT}$ ; $t_{bit}=50\mu s$ ; $V_{BAT}=6.1V \sim 7.6V$ <a href="#">图 5</a>	-	-	0.581	
占空比 3	$\delta 3$ [1][2]	$V_{th(rec)(max)}=0.778 \times V_{BAT}$ ; $V_{th(dom)(max)}=0.616 \times V_{BAT}$ ; $t_{bit}=96\mu s$ ; $V_{BAT}=7V \sim 18V$ <a href="#">图 5</a>	0.417	-	-	
		$V_{th(rec)(max)}=0.797 \times V_{BAT}$ ; $V_{th(dom)(max)}=0.630 \times V_{BAT}$ ; $t_{bit}=96\mu s$ ; $V_{BAT}=5.5V \sim 7V$ <a href="#">图 5</a>	0.417	-	-	
占空比 4	$\delta 4$ [2][3]	$V_{th(rec)(min)}=0.389 \times V_{BAT}$ ; $V_{th(dom)(min)}=0.251 \times V_{BAT}$ ; $t_{bit}=96\mu s$ ; $V_{BAT}=7.6V \sim 18V$ <a href="#">图 5</a>	-	-	0.590	
		$V_{th(rec)(min)}=0.378 \times V_{BAT}$ ; $V_{th(dom)(min)}=0.242 \times V_{BAT}$ ; $t_{bit}=96\mu s$ ; $V_{BAT}=6.1V \sim 7.6V$ <a href="#">图 5</a>	-	-	0.590	
<b>时序特性</b>						
接收器传播延时	$t_{PD(RX)}$ [4]		-	-	6	$\mu s$
接收器传播延时时对称性	$t_{PD(RX)sym}$ [4]		-2	-	2	$\mu s$
LIN 的显性唤醒时间	$t_{wake(dom)LIN}$	休眠模式	30	68	150	$\mu s$
进入正常模式时间	$t_{gotonorm}$		2	6	10	$\mu s$
进入休眠模式时间	$t_{gotosleep}$		2	6	10	$\mu s$
显性超时时间	$t_{to(dom)TXD}$	从 TXD <sub>x</sub> 下降沿开始	6	12	50	ms

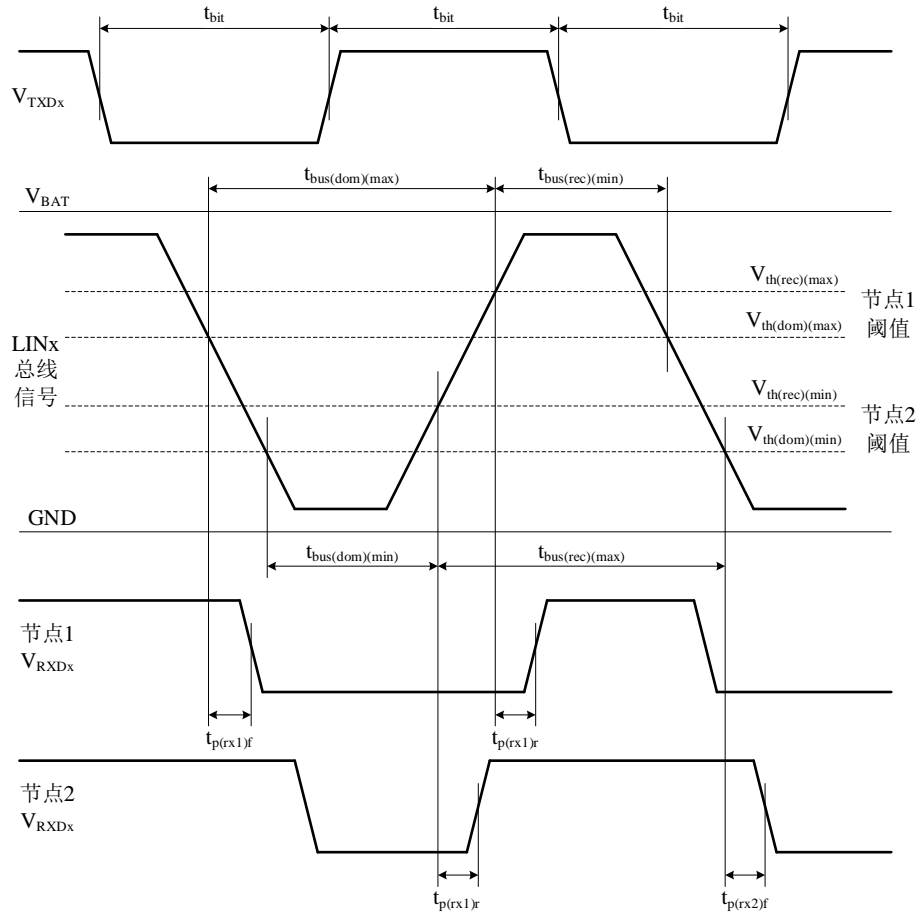
(如无另外说明,  $5.5V \leq V_{BAT} \leq 18V$ ,  $-40^\circ C \leq T_j \leq 150^\circ C$ , 典型值在  $V_{BAT}=12V$ ,  $T_{amb}=25^\circ C$  情况下。)

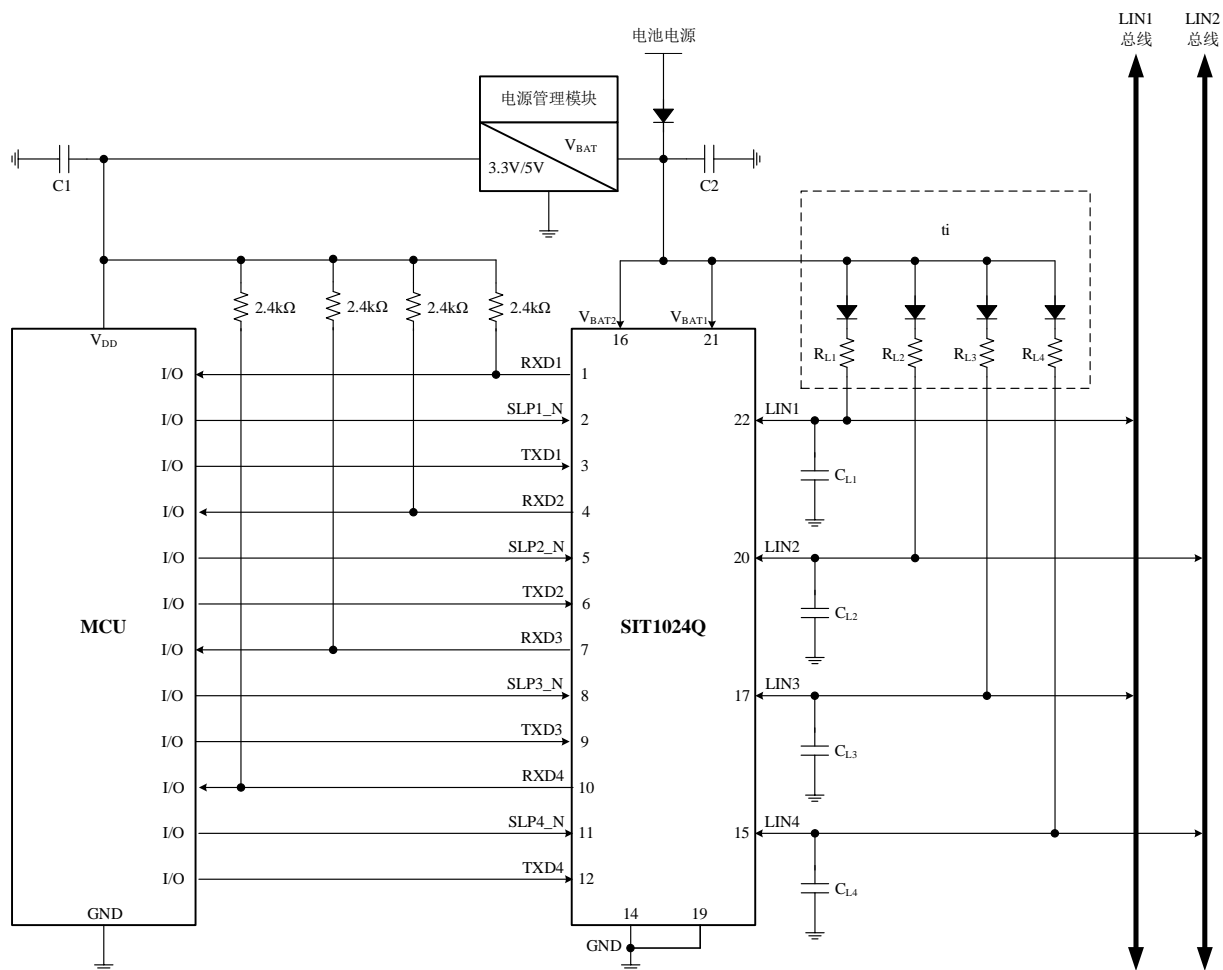
$$[1] \delta 1, \delta 3 = \frac{t_{bus(rec)(min)}}{2 \times t_{bit}};$$

[2] 总线负载情况: (1)  $C_{Lx}=1nF$ ,  $R_{Lx}=1k\Omega$ ; (2)  $C_{Lx}=6.8nF$ ,  $R_{Lx}=660\Omega$ ; (3)  $C_{Lx}=10nF$ ,  $R_{Lx}=500\Omega$ ;

$$[3] \delta 2, \delta 4 = \frac{t_{bus(rec)(max)}}{2 \times t_{bit}};$$

[4] 接收器输出引脚 RXD<sub>x</sub> 负载情况:  $C_{TXDx}=20pF$ ,  $R_{RXDx}=2.4k\Omega$ 。

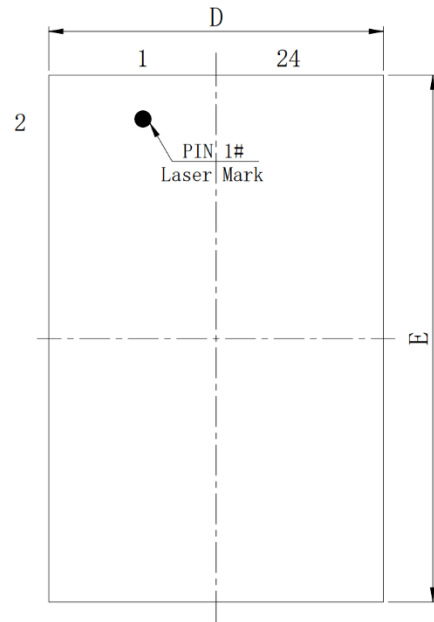

**图 5 总线信号传输时序图**

**典型应用示例**

**图 6 SIT1024Q 典型应用示意图**

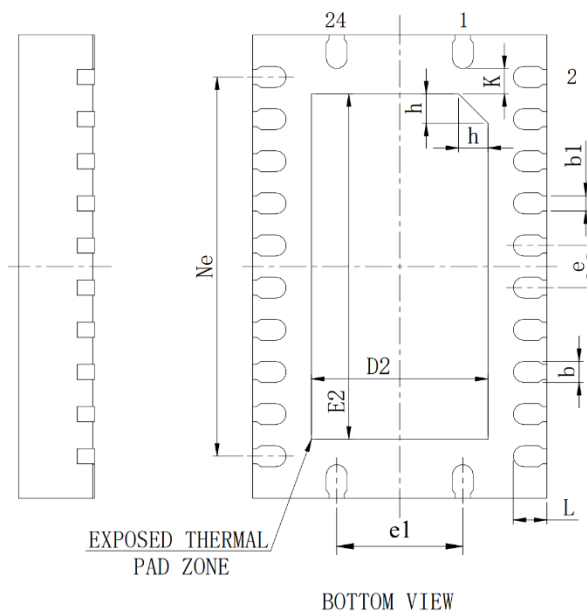
注：作为从节点用时， $C_{Lx}=220\text{pF}$ ；作为主节点用时，如需获得较缓的总线波形斜率，推荐使用  $660\Omega/6.8\text{nF}$  的  $R_{Lx}/C_{Lx}$  组合。

**QFN24L/DHVQFN24 外形尺寸**
**封装尺寸**

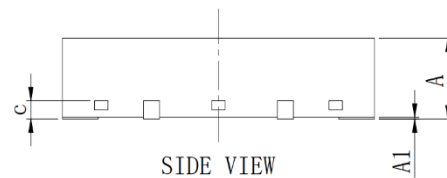
SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.85	0.90	0.95
A1	0	0.02	0.05
b	0.20	0.25	0.30
b1	0.18REF		
c	0.203REF		
D	3.40	3.50	3.60
D2	2.00	2.10	2.20
e	0.50BSC		
e1	1.50BSC		
Ne	4.50BSC		
E	5.40	5.50	5.60
E2	4.00	4.10	4.20
L	0.35	0.40	0.45
h	0.30	0.35	0.40
K	0.30REF		



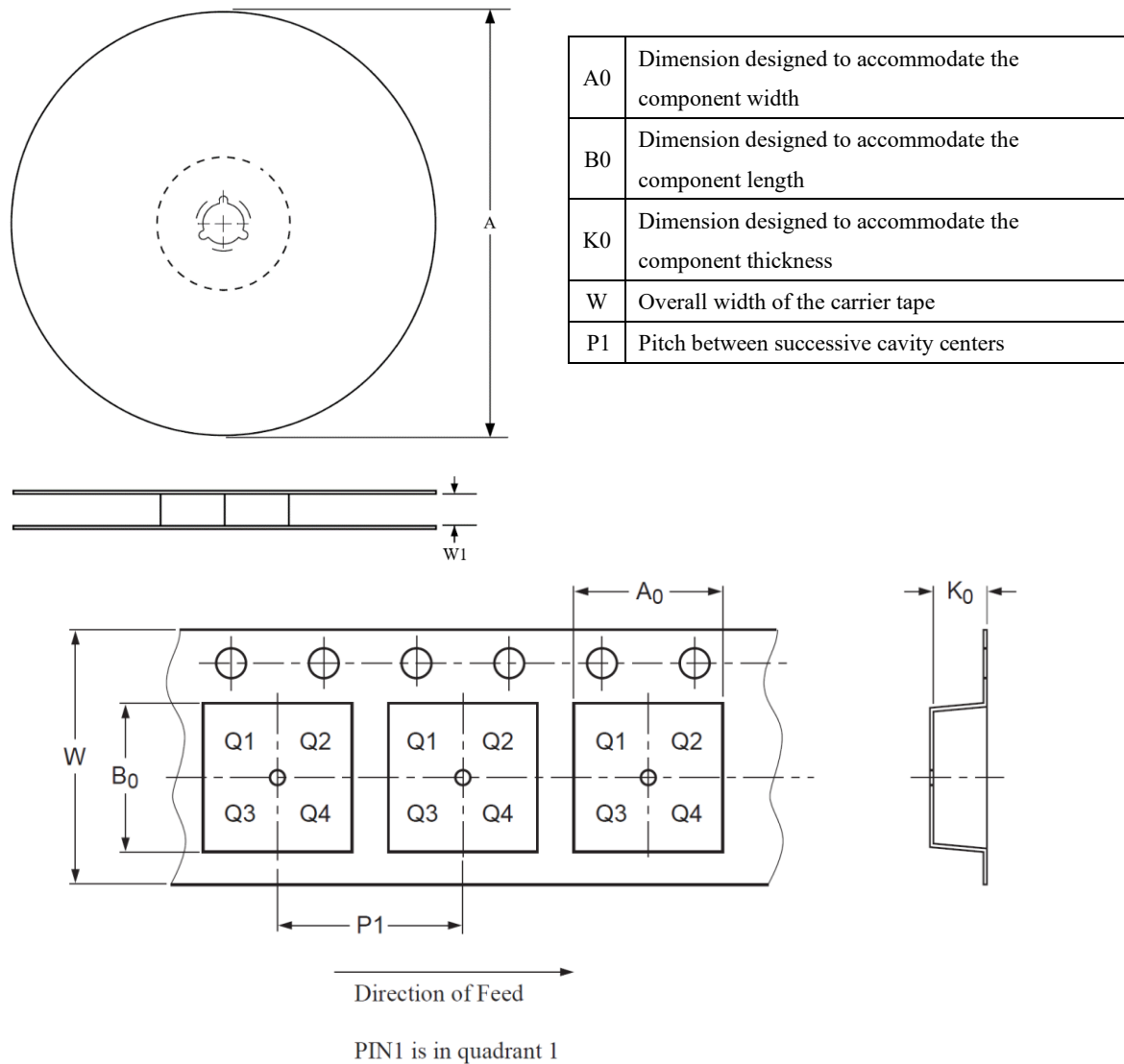
TOP VIEW



BOTTOM VIEW



SIDE VIEW

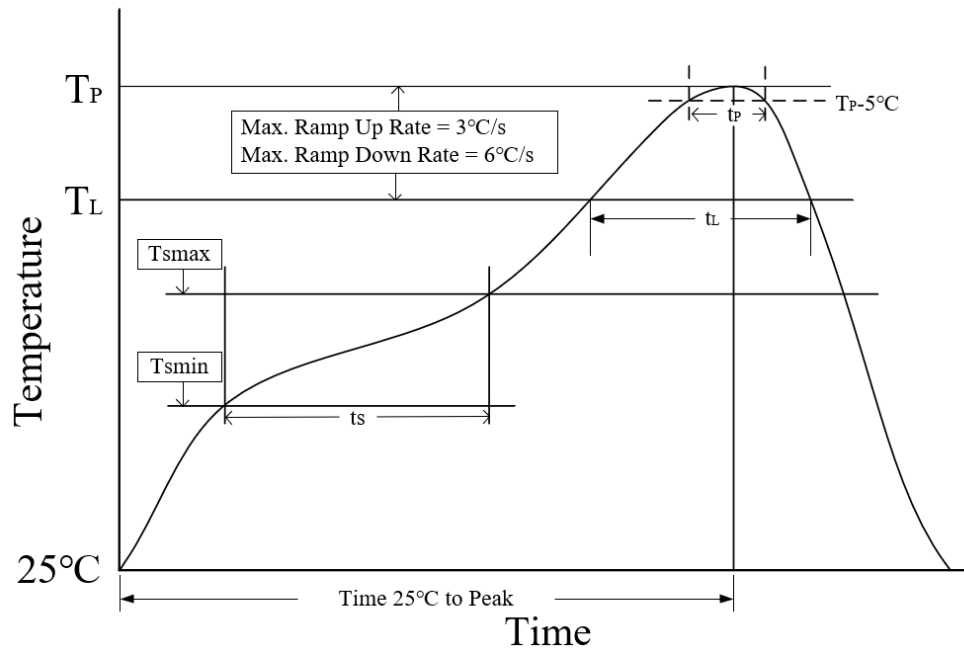
**编带信息**


封装类型	卷盘直径 A (mm)	编带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)
QFN24L	330±1	12.4	3.80±0.10	5.80±0.10	1.05±0.10	8.00±0.10	12.00±0.30

**订购信息**

订购代码	封装	包装方式
SIT1024QH G	QFN24L/DHVQFN24, 小外形, 无引脚	盘装编带

QFN24L/DHVQFN24 小外形, 无引脚封装为 5000 颗/盘。

**回流焊**


参数	无铅焊接条件
平均温升速率 ( $T_L$ to $T_P$ )	3 °C/second max
预热时间 $t_s$ ( $T_{smin}=150\text{ °C}$ to $T_{smax}=200\text{ °C}$ )	60-120 seconds
融锡时间 $t_L$ ( $T_L=217\text{ °C}$ )	60-150 seconds
峰值温度 $T_P$	260-265 °C
小于峰值温度 5 °C 以内时间 $t_p$	30 seconds
平均降温速率 ( $T_P$ to $T_L$ )	6 °C/second max
常温 25°C 到峰值温度 $T_P$ 时间	8 minutes max

**重要声明**

芯力特有权在不事先通知的情况下，保留更改上述资料的权利。



## 修订历史

版本号	修订内容	修订时间
V1.0	初始版本。	2022.10
V1.1	增加 AEC-Q100 认证； 调整格式。	2023.09